

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載!

## プラスチックの電気メッキ方法と工程

\*\*\*\*\*

[公開編]平成12年~平成14年(3年間) 81点

全文PDF CD-ROM版(抄録版付) ￥18,400-  
 全文紙収録 B5製本版 ￥18,400-  
 (CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ￥27,000-)

### 既刊関連セットのご案内

No.	特許種別	タイトル	年次	点数	価格
No,8830	公開特許	プラスチックの電気メッキ方法と工程	平.9-11	58点	¥24,500
No,8113	"	"	平.6-8	61点	¥25,400
No,7674	"	"	平.3-5	61点	¥25,700
No,9297	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.9-13	64点	¥16,000
No,8295	"	"	平.5-8	62点	¥26,800
No,9192	"	抗菌性メッキ加工方法と製品	平.9-12	56点	¥22,800
No,8274	"	"	平.5-8	54点	¥21,700
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点	¥23,200
No,8290	"	"	平.5-8	62点	¥24,800
No,8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700
No,9189	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.10-12	68点	¥24,800
No,8533	"	"	平.7-9	67点	¥24,700
No,7798(B)	"	"	平.3-6	51点	¥19,800
No, "(A)	"	"	昭.62-平.2	46点	¥17,900
No,9463	"	バレルメッキ方法と装置	平.13-14	70点	¥16,100
No,9069	登録・公開	"	平.11-12	68点	¥26,600
No,8579	"	"	平.9-10	76点	¥30,000
No,8084	公告・公開	"	平.7-8	73点	¥29,700
No,7797	"	"	平.5-6	66点	¥23,000
No,7558	"	"	平.3-14	109点	¥39,200

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題 名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	( ) Fax ( )
住所 〒	

# プラスチックの電気メッキ方法と工程

No.9521

[公開編] 平成12年～平成14年(3年間) 81点

CD-ROM版 ¥18,400

B5製本版 ¥18,400

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥27,000 )

- |   |                        |                                  |                                  |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ポリマ フィルムを連続的に金属被覆                                   | グールド エレクトロニクス          | 32 電磁波シールド被膜の形成方法                | 柏騰科技股ふん有限公司                      |
| 1 する方法および装置ならびにこれにより製造される製品                         | インコーポレイテッド             | 33 導電性微粒子                        | 奥野製薬工業株式会社                       |
| 2 プラスチック製反射体  | 高六商事株式会社               | 高分子成形材のメッキ形成方法及回路                |                                  |
| 3 縦型メッキ装置   | 住友金属鉱山株式会社             | 34 形成部品とこの回路形成部品の製造方法            | オムロン株式会社                         |
| 4 配線基板の製造方法および配線基板構体                                | 関西日本電気株式会社             | 35 クロムめっきされた樹脂ローラー及びその製造方法       | 株式会社野村鍍金                         |
| 5 不導体素材へのめっき処理方法とそのための無電解処理液組成物                     | キザイ株式会社                | 36 プラスチックパッケージ及びその製造方法           | 株式会社住友金属エレクトロデバイス                |
| 6 めっき品の背景着色法  | 本田技研工業株式会社             | 37 基体の部分的メッキ方法                   | 伊藤 亮                             |
| 7 非接触ICカード及びその製造方法                                  | ミツミ電機株式会社              | 38 プラスチックパッケージの製造方法              | 株式会社住友金属エレクトロデバイス                |
| 8 連続電気メッキ装置   | 住友金属鉱山株式会社             | 39 スルーアンカ                        | 株式会社東海理化電機製作所                    |
| X線露光用レジスト基板及びその製造方法、該レジスト基板を用いた金型の製造方法並びに該金型を用いた... | 学校法人立命館                | 40 FPCの製造方法及び表示装置                | セイコーインスツルメンツ株式会社                 |
| 10 ウレタン樹脂のメッキ品及びそのメッキ方法                             | 東陶機器株式会社               | 41 プラスチックパッケージの製造方法              | 株式会社住友金属エレクトロデバイス                |
| 11 部分めっきプラスチック成形体の製造方法                              | 日立電線株式会社               | 42 低プロファイルの結合強化を施した銅箔            | オリン コーポレーション                     |
| 12 部分めっきプラスチック成形体の製造方法                              | 日立電線株式会社               | 43 金属・プラスチック複合品の製造方法             | 株式会社イノアックコーポレーション                |
| 13 電解めっきの前処理方法                                      | 工業技術院長                 | 44 部分的にめっきが施された樹脂製品の製造方法         | 積水化学工業株式会社                       |
| 14 光学機能を有する立体回路基板の製造方法                              | 松下電工株式会社               | 45 金属・プラスチック複合品の製造方法             | 株式会社イノアックコーポレーション                |
| 15 プラスチック成形品のメッキ方法                                  | 御国色素株式会社               | 46 金属・プラスチック複合品およびその製造方法         | 株式会社イノアックコーポレーション                |
| 16 透明電磁波シールド部材の作製方法                                 | 御国色素株式会社               | 47 バイポラプレート製造方法                  | ネーデルランセ オルハニ サチエ フォール トゥーヘパスト... |
| 17 金属パターン形成方法                                       | 御国色素株式会社               | 48 導電性プラスチック成形品およびその製造方法         | 株式会社イノアックコーポレーション                |
| 18 樹脂基材表面への金属膜形成方法                                  | 松下電工株式会社               | 49 導電性プラスチック成形品およびその製造方法         | 株式会社イノアックコーポレーション                |
| 19 アンテナエレメントおよびその製造方法                               | 株式会社ヨコオ                | 50 配線形成方法および配線部材                 | 大日本印刷株式会社                        |
| 20 導電性微粒子の製造装置                                      | 積水化学工業株式会社             | 51 金属メッキ層を表面に有するプラスチック成形品        | サカエ理工研工業株式会社                     |
| 21 金属・プラスチック複合体及びその製造方法                             | 株式会社イノアックコーポレーション      | 52 樹脂成形体表面への金属被膜の形成方法            | 住友特殊金属株式会社                       |
| 22 スピーカ用振動板及びその製造方法                                 | 堺電子工業株式会社              | 53 粉末の電気めっき方法                    | ユケン工業株式会社                        |
| 23 着色メタリック塗装を有する物品及びそれらを製造する方法                      | ニッケル レインボウ リミテッド       | 54 導電性微粒子の製造方法                   | 積水化学工業株式会社                       |
| 24 プラスチックメッキ用の部品テープ及びそのリールとメッキ方法                    | 有限会社エス・エム・イー           | 55 樹脂材製の通いカゴ                     | ジャパン・フィールド株式会社                   |
| 25 自動車外装用樹脂メッキ部品及びその製造法                             | 東洋テルミー株式会社             | 56 配線基板及び配線基板の製造方法               | 日本特殊陶業株式会社                       |
| 26 湿式メッキ方法及びアルミホイール                                 | 日本ペイント株式会社             | 57 メッキ方法                         | 株式会社レイズエンジニアリング                  |
| 27 アルカンサルホン酸塩電解質から銅の電気めっき                           | アトフィナ・ケミカルズ・インコーポレイテッド | 58 絶縁性基材上の金属導体の形成方法およびそれを用いた配線基板 | 日立マクセル株式会社                       |
| 28 非導電性プラスチックへの電気めっき方法                              | 奥野製薬工業株式会社             | 59 携帯電話機筐体                       | 日本電気株式会社                         |
| 29 透光性電磁波シールド材料とその製造方法                              | 日本写真印刷株式会社             | 60 金属化ポリイミド系フィルム                 | グンゼ株式会社                          |
| 30 高分子成形材のメッキ形成方法                                   | オムロン株式会社               | 61 電磁波シールド用筐体およびその製造方法           | 株式会社イノアックコーポレーション                |
| 31 高分子成形材のメッキ形成方法                                   | オムロン株式会社               | 62 ポリイミド基体への金属メッキ膜形成方法           | 株式会社日立製作所                        |

以下19点省略